

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

⑫ 公開特許公報(A) 平2-267879

8623-5E

代理人 李瑞士 井桁 直一

http://www4.ipdl ipo.go.jp/ipdl/ipdlmain/ipdlmain0000-22-000400-image-01&N0401=NS... 3/23/2004

特開平2-267879(2)

金属シェルに形成されたアース板と、円筒状の誘電体部材の内周壁に個別電極がまた外周壁にアース電極が形成されたコンデンサ素子と円筒状の磁性体よりなるインダクタンス素子とが軸方向に積層されてなり前記コンタクトを挿通させているフィルタ素子とから構成され、前記フィルタ素子の個別電極は前記コンタクトに、またアース電極はアース板にそれぞれ接続されている構成であり、また上記コネクタの積層されたフィルタ素子の代わりに、磁性体材料と誘電体材料との混合物を円筒状に成形して、その内周壁に個別電極がまた外周壁にアース電極が形成されたフィルタ素子を用いた構成である。

(産業上の利用分野)

本発明は、雑音防止用のフィルタ素子を内蔵したコネクタに関する。

近年デジタル電子機器の普及に伴い機器内の雑音が外部へ輻射されて、他の電子機器の動作に影響を与える機会が多くなり、電子装置にEMI

(Electro-Magnetic Interference : 電磁環境障害)対策を施すことが重要となっている。

そこで入出力ケーブルが接続されるコネクタに、雑音防止用のフィルタ素子を組み込み、機器内部と外部ケーブルとを雑音に関して遮断する技術が多用されるようになってきた。

(従来の技術)

第2図は従来のフィルタ付コネクタの断面図である。

信号伝送路や電力供給路を通して、電子装置に出入りする高周波雑音成分をコネクタ部分で阻止するため、フィルタ付コネクタが種々提案されている。

第2図において、1は複数本のコンタクトで、相手側のコネクタのコンタクトに挿入される群又は導線の接点部11とし半円に曲折してプリント板等に接続される端子部12とその中間の隔壁部とを有し、このコンタクト1の複数が一列に配列(概ね前後方向)にした複数列が絶縁体31、32に

埋設される。金属シェル2に取り囲まれている。金属シェル2はコンタクトの接点部11部を包囲する内筒シェル21と隔壁部を包囲する外筒シェル22とよりなり、絶縁体3とアース板4とを挟持して一体化されている。そして各々のコンタクト1には円筒状コンデンサ51や、円筒状インダクタンス52または平板状インダクタンス53などのフィルタ素子を挿着して雑音除去を行っている。円筒コンデンサ51は、円筒状に焼成されたチタン酸バリウム等の誘電体材料の内外周壁に電極を形成し、貫通するコンタクト1を内周電極に接続し、外周電極をアース板4に接続して各コンタクトとアースとの間に所定容量のキャパシタンスを形成し、雑音の高周波成分をアースへバイパスするものである。

円筒状インダクタンス52は、フェライト等の磁性強磁性体材料を円筒状に形成したもので、また平板状インダクタンス53はフェライト板等にコンタクト配列に対応して複数の貫通孔を穿設したもので、端子部12を貫通させてコンタクトを通過する高周波成分に対するインピーダンスを増加せし

めて雑音成分を阻止するものである。

そして従来技術では、例々に構成されたインダクタンス素子とキャパシタンス素子の何れかを単独に、あるいは第2図の如く両者を組み合わせてコネクタに組み込んでいる。

(発明が解決しようとする課題)

従来のインダクタンス素子またはコンデンサ素子のいずれか一方を単独でコンタクトに挿着する方法では、超小型の部品でコストが安価であるが、これら単独のリアクタンス要素はインピーダンスが周波数と共に緩やかに変化する、高周波雑音に対して急峻な遮断特性は得られない。そこで急峻な高周波遮断特性を有する低損失フィルタを構成するために、所定の値のインダクタンス素子とキャパシタンス素子との複数種類のフィルタ素子を組み合わせて各コンタクトに挿入したフィルタ付コネクタが多用されるようになってきている。

しかし上記の如く個別に形成された従来のフィルタ素子を用いてこれらのフィルタ回路を構成す

符蘭平 2-267879 (3)

るためには、挿着される素子数が多く組立工数がかかり、またコンタクト当たり挿着個数を挿着するために端子部にある程度の長さが必要で、コネクタの外形が標準より大形になって高密度実装を阻害するという問題点があった。

本発明は上記問題点に鑑み創出されたもので、単一のフィルタ素子にキャパシタンス要素とインダクタンス要素の両要素を兼ね備えさせることによって、一つのフィルタ素子をコネクタに挿着するだけで、コストアップや外形の大層化なしに、減音信号に対する遮断特性を向上させたノイズフィルタ内蔵型のコネクタを提供することを目的とする。

(問題を解決するための手段)

上記の問題点を解決するため本発明の接続は、

複数のコンタクトと、
複コンタクトを配列保持する絶縁体と、
複絶縁体を用いる金属シェルと、

禽翼シェルに挟持されたアース板と、

円筒状の誘電体内部の内周面に偏利電極がまた外周面にアース電極が形成されたコンデンサ素子と円筒状の磁性体よりなるインダクタ素子素子とが軸方向に誘導されてなり前記コンタクトを挿通させているフィルタ素子とから構成され、前記フィルタ素子の偏利電極は前記コンタクトに、またアース電極はアース板にそれぞれ接続されている構成である。

また上記コネクタの積層されたフィルタ素子の代
わりに、阻性体材料と誘電体材料との混合物を円
筒状に成形して、その内周壁に偏り電極がまた外
周壁にアース電極が形成されたフィルタ素子を用
いた構成である。

〔作用〕

一個のフィルタ素子がインダクタンス要素とキャパシタンス要素の両要素を有するので各要素の値を適切に設定することにより、急峻な過渡特性を有するLC型やRC型のノイズフィルタ回路を各

コンタクトに付加することが可能となる。そしてこのフィルタ素子は一体に構成されているので、コンタクトへの挿入が容易であり外形が大小型化することもない。

〔零旗制〕

以下添付図により本発明の実施例を説明する。

第1図は本発明のコネクタを示す断面図であり、
(a) は全体構成の断面図、(b) は第一実施例、
(c) は第二実施例を示すためのA部拡大断面図である。なお全図を適し同一対象物は同一符号で表している。

第1図において、1は複数本のコンタクトで、
 相手側のコンタクトのコンタクトに挿入される例は
 5導線の接触部1と1と字形に曲折してプリント配
 線5に接続される端子部2とその中間の覆着部と
 を有し、このコンタクト1の複数が一列に配列
 （紙面図像方向に）した複数列が所定のピッチで
 埋め排31、32に接続され、金風シールド2に取り固
 められ、金風シールド2はコンタクトの接触部

11 側を固結する前部シェル21と固着部を固結する背面シェル22とよりなり、アース板4を挟持して固結している。

アース板4は各コンタクト1に挿着されている
フィルク素子6, 7を貫通保持する開口部41が形
成された数mm程度の厚い金属板か、あるいは貫通
孔41の内面をむむ少なくとも片面表面に導体パ
ターンが印刷焼成されたセラミック板よりなる。

本発明のコンタクトの特徴はコンタクトに貫通させたフィルタ素子6、7にキャパシタンス要素とインダクタンス要素の両要素を持たせたことにある。そこでフィルタ素子部分を示すA部拡大断面図によりフィルタ素子を説明する。

図(b)に示す第一実施例は、フィルタ素子として円筒状コンデンサと円筒状インダクタンスとを π 型や ϵ 型(図では $L-C$ 型)を連続接続した π 型を示す)のフィルタ回路を構成するように軸方向に順列して一体化したものである。即ちフィルタ素子6は、フライット等の磁性材料を円筒状に形成してなる一対のインダクタンス素子61、62

特開平2-267879(4)

の間に円筒状のコンデンサ素子63が挟まれるように、円筒の端面で接合して軸方向に積層したものである。円筒状のコンデンサ素子63は、タン酸バリウム等の誘電体材料からなり内周壁に導体膜の環形電極63aがまた外周壁にアース電極63bがそれぞれ被覆されている。そしてこの素子63をコンタクト1に挿通して、コンデンサ素子の個別電極63aをコンタクト1にまたアース電極63bをアース板4に半田5等で接続されることにより、各コンタクト1とアースとの間に所定のキャパシタンスが接続される。このLCの値を所定に近づける所望の連続周波数を有するπ型フィルタが各コンタクトに接続されたことにより、コンタクトを通過する連続周波数以上の高周波成分を良好に阻止することができる。なお勿論、これらのリタクタンス素子の組合せと組み合わせは所望のフィルタ特性に応じて任意に選ぶことが可能である。

図(c)は第二の実施例を示すもので、通気特性と誘電特性を合わせ持つ材料71で、円筒状のフィルタ素子を一体に形成したものである。この

ような材料は、例えば、焼成して出来上がった強磁性体のNi-Znフェライトと、同様に出来上がった誘電体のタン酸バリウムをそれぞれ粉末にして、所定の比率で混合して再焼成して得ることが出来る。この材料71を円筒形状に形成して、内外周壁に環形電極71aとアース電極71bを被覆することによってキャパシタンス要素のインダクタンス要素を併せもつ単一のフィルタ素子が形成され、第一実施例と同様にコンタクトに貫通させて半田付けされている。

このように本発明によれば、コンタクトに挿着する一組のフィルタ素子にキャパシタンス要素とインダクタンス要素とが一体で形成されているので、組立が簡単でノイズ阻止特性の優れたフィルタ付コネクタを比較的廉コストで実現することが可能となる。

(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、単一のフィルタ素子にキャパシタンス要素とインダクタンス要素

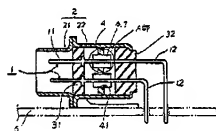
の両要素を兼ね備えさせることによって、一個のフィルタ素子をコンタクトに挿着するだけで、コストアップや外形の大型化なしに、検査番号に対する選別特性を向上させたノイズフィルタ内蔵型のコネクタを提供することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

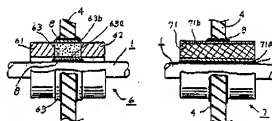
第1図は本発明のコネクタを示す断面図、
第2図は従来のフィルタ付コネクタの断面図、
である。

図において、

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1...コンタクト、 | 11...導体部、 |
| 12...端子部、 | 2...金属シール、 |
| 21...前面シール、 | 22...背面シール、 |
| 31,32...絶縁体、 | 4...アース板、 |
| 5...プリント板、 | 6,7...フィルタ素子、 |
| 61,62...円筒状のインダクタンス素子、 | |
| 63...円筒状のコンデンサ素子、 | |
| 71...通気特性と誘電特性を併せ持つ材料、 | |
- である。



(1) 本発明のコネクタの断面図



(a) 従来のフィルタ付コネクタの断面図

(b) 従来のフィルタ付コネクタの断面図

本発明のコネクタを示す断面図

図 1

代理人 弁護士 井 野 貞 一

